

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

F

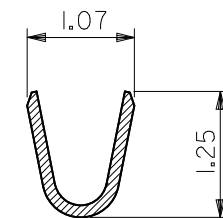
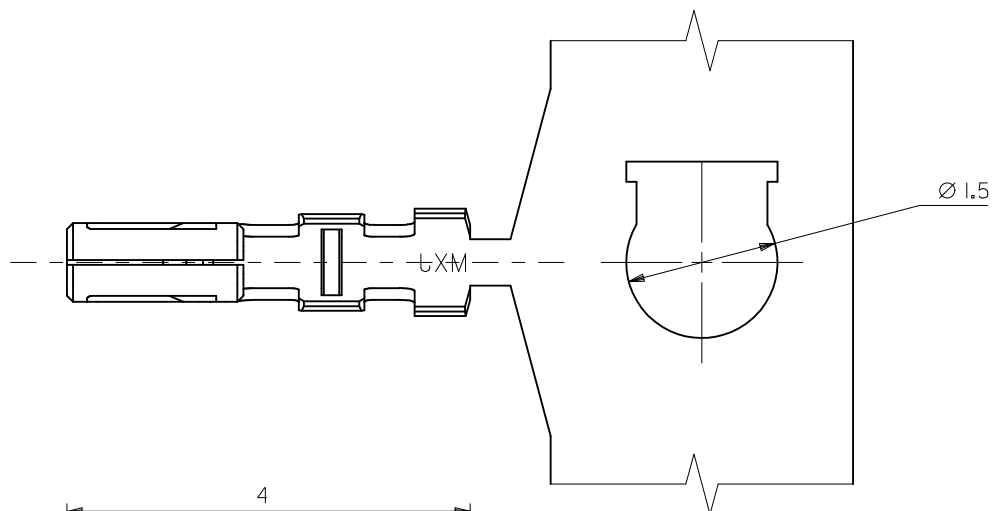
E

D

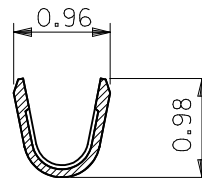
C

B

A

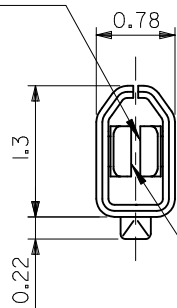


SECT.B-B

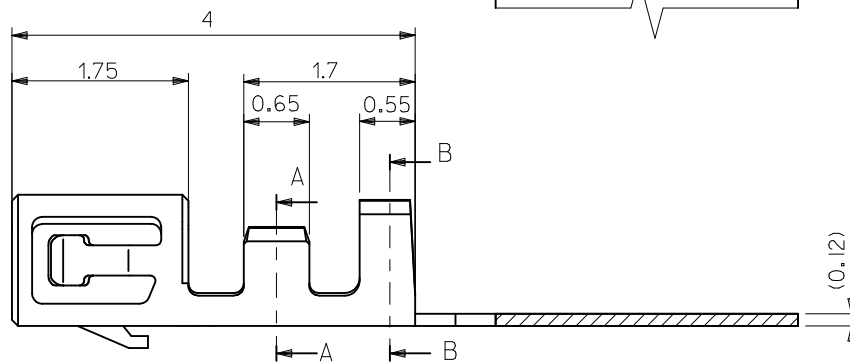


SECT.A-A

CONTACT POINT



CONTACT POINT



NOTES.

- 適合ハウジング: 501189-****
APPLICABLE HOUSING: 501189-****
- メッキ仕様 (前メッキ)
PLATING (PRE-PLATING)
接点部金メッキ: 0.1 μm MIN.
CONTACT AREA GOLD PLATING
下地ニッケルメッキ: 1.0 μm MIN.
UNDER PLATING NICKEL PLATING
- 本製品は 501193 の部分金メッキ品である。
THIS PRODUCT IS A PRODUCT THAT GAVE 501193
A PARTIAL GOLD PLATE.

501193-2100	バラ状 LOOSE
501193-2000	連鎖状 CHAIN
MATERIAL NO.	端子形状 FORM

MATERIAL リン青銅 下地ニッケル、部分金メッキ品 PHOSPHOR BRONZE t=0.12 PRE-GOLD PLATING PRE-UNDER NICKEL PLATING		REVISED EC NO: J2010-4758 DRWN: HOBAYASHI 2010/03/02 CHKD: SSAI003 2010/03/02 APPR: NUKITA 2010/03/02 A	DESCRIPTION REV	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 20:1	DESIGN UNITS METRIC	 THIRD ANGLE PROJECTION
FINISH SEE NOTE				10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY M. NABEI	DATE '07/11/13	TITLE 1.0 WIRE TO BOARD CONN. CRIMP REC TERMINAL		
WIRE RANGE AWG#28-32				10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY K. TOYODA	DATE '07/11/13			
INS. RANGE ø 0.4-0.8				30 OVER	± 0.3	APPROVED BY NUKITA	DATE '07/11/13			
				ANGULAR ±3 °		MATERIAL NO. SEE TABLE		DOCUMENT NO. SD-501193-002		
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SIZE A3 THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						

9

8

7

6

5

4

3

2

10

9

8

7

6

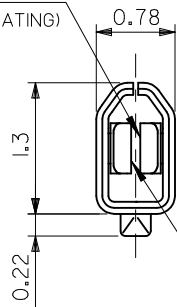
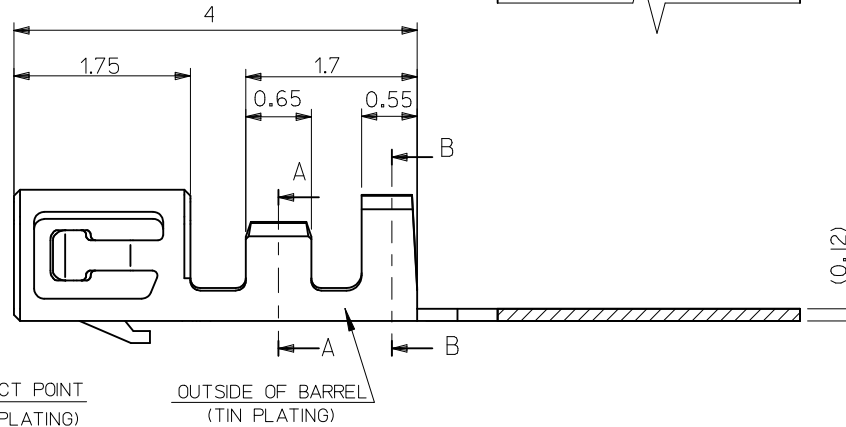
5

4

3

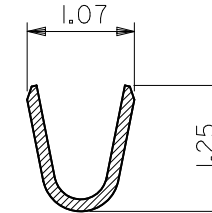
2

1

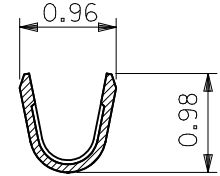
CONTACT POINT
(GOLD PLATING)CONTACT POINT
(GOLD PLATING)OUTSIDE OF BARREL
(TIN PLATING)

Ø 1.5

SECT.B-B



SECT.A-A



NOTES.

1. 適合ハウジング: 501189-****
APPLICABLE HOUSING: 501189-****
2. メッキ仕様 (前メッキ)
PLATING (PRE-PLATING)
接点部金メッキ: 0.1 μm MIN.
CONTACT AREA GOLD PLATING
バレル外面 錫メッキ: 0.9 μm MIN.
OUTSIDE OF BARREL TIN PLATING
下地ニッケルメッキ: 1.0 μm MIN.
UNDER PLATING NICKEL PLATING
3. 本製品はコンタクト部 金メッキ品である。
THIS PRODUCT IS GOLD PLATING FOR CONTACT POINT.
4. 本製品はバレル外面 錫メッキ品である。
THIS PRODUCT IS TIN PLATING OUTSIDE A BARREL.
5. ELV AND RoHS COMPLIANT.

501193-3100	バラ状 LOOSE
501193-3000	連鎖状 CHAIN
MATERIAL NO.	端子形状 FORM

MATERIAL
リン青銅 下地ニッケル、部分金メッキ、錫メッキ品
PHOSPHOR BRONZE t=0.12
SELECTIVE GOLD PLATING
SELECTIVE TIN PLATING
UNDER NICKEL PLATING

FINISH

SEE NOTE

WIRE RANGE

AWG#28-32

INS. RANGE

Ø 0.4-0.8

RELEASED

EC NO: J2011-0328

DRWN:TKON

CHKD:

APPR:NUKITA

REV

2010/09/01

2010/09/02

2010/09/02

DESCRIPTION

REV

0

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

10 UNDER

±0.2

10 OVER 30 UNDER

±0.25

30 OVER

±0.3

ANGULAR ±3 °

DRAFT WHERE APPLICABLE

MUST REMAIN

WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE

MM ONLY

DRAWN BY

DATE

TKON

2010/09/01

CHECKED BY

DATE

APPROVED BY

DATE

NUKITA

2010/09/02

MATERIAL NO.

SEE TABLE

SIZE

A3

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX

INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

SCALE

20:1

DESIGN UNITS

METRIC

THIRD ANGLE
PROJECTION1.0 WIRE TO BOARD CONN.
CRIMP REC TERMINAL

molex

MOLEX INCORPORATED

DOCUMENT NO.

SD-501193-003

SHEET NO.

1 OF 1

9

8

7

6

5

4

3

2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.